

COMNEXT

第1回 **次世代** 通信技術 & ソリューション展

出展のお知らせ

日本シイエムケイは Beyond 5G/6G 通信技術の革新に貢献するプリント配線板技術をご紹介します。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

会 期： 2023年6月28日(水)～30日(金)

会 場： 東京ビッグサイト 西展示棟

小間位置： 8-6

